



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月31日

上場会社名 トーカロ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3433 URL <http://www.tocalo.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三船 法行
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 木村 一郎 (TEL) 078-411-5561
 四半期報告書提出予定日 平成25年8月8日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	5,308	△3.6	699	△15.9	744	△12.1	462	△10.5
25年3月期第1四半期	5,504	△0.5	832	△22.3	847	△24.3	517	△21.9

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 601百万円(△5.7%) 25年3月期第1四半期 637百万円(0.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第1四半期	30.44	—
25年3月期第1四半期	34.03	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第1四半期	30,762	22,951	72.1
25年3月期	30,071	22,654	72.9

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 22,171百万円 25年3月期 21,915百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	22.50	—	22.50	45.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	10,470	△2.8	1,360	△20.4	1,390	△19.9	840	△21.3	55.31
通期	21,000	0.3	2,730	△6.0	2,800	△8.5	1,680	△10.3	110.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 — 社(社名) — 、除外 — 社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

26年3月期1Q	15,800,000株	25年3月期	15,800,000株
26年3月期1Q	601,007株	25年3月期	600,944株
26年3月期1Q	15,199,043株	25年3月期1Q	15,199,082株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	7
生産、受注及び販売の状況	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(平成25年4月1日から平成25年6月30日まで、以下「当第1四半期」という)の当社グループを取り巻く事業環境は、国内経済においては為替が円安基調となり、輸出、生産ともに持ち直しの動きが見られるものの、世界経済全体としては先行き不透明な状況が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは、幅広い顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、生産の効率化や新しい表面改質技術の開発に取り組んでまいりました。

当第1四半期における当社グループの連結業績につきましては、売上高が前年同期比1億95百万円(3.6%)減の53億08百万円、営業利益が同1億32百万円(15.9%)減の6億99百万円、経常利益が同1億02百万円(12.1%)減の7億44百万円、四半期純利益が同54百万円(10.5%)減の4億62百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工]

溶射加工の売上高は、半導体・液晶分野向け加工(特に半導体関連)が前年同期に比べ減少したことから、当セグメントの売上高は前年同期比1億53百万円(3.6%)減の40億57百万円、セグメント利益(経常利益)は同72百万円(10.2%)減の6億41百万円となりました。

[その他]

溶射加工以外のセグメントは、PTA処理加工が低調であったことなどから、その売上高の合計は前年同期比42百万円(3.3%)減の12億50百万円となりました。また、セグメント利益(経常利益)につきましては、一部の連結子会社の収益性が伸び悩んだこともあり、その合計は前年同期比20百万円(17.4%)減の98百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は307億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億90百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加などで流動資産が7億39百万円増加したことによるものであります。

一方、当第1四半期連結会計期間末における負債は78億10百万円と前連結会計年度末比3億93百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加などで流動負債が4億56百万円増加したことによるものであります。

また、当第1四半期連結会計期間末における純資産は229億51百万円と前連結会計年度末比2億96百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加1億58百万円、為替の影響による為替換算調整勘定の増加83百万円等によるものであります。この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は72.1%(前連結会計年度末比0.8ポイントの低下)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成25年5月10日発表の第2四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,808,436	8,988,604
受取手形及び売掛金	6,805,390	7,367,584
仕掛品	587,332	630,269
原材料及び貯蔵品	820,092	947,664
その他	624,669	452,577
貸倒引当金	△78,234	△79,963
流動資産合計	17,567,687	18,306,738
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,680,407	4,669,830
機械装置及び運搬具（純額）	2,020,679	1,995,866
土地	4,305,978	4,305,978
その他（純額）	399,897	362,171
有形固定資産合計	11,406,963	11,333,847
無形固定資産		
のれん	143,106	139,167
その他	389,926	398,569
無形固定資産合計	533,033	537,736
投資その他の資産		
関係会社株式	131,614	131,614
その他	595,740	509,916
貸倒引当金	△163,099	△57,784
投資その他の資産合計	564,254	583,745
固定資産合計	12,504,250	12,455,329
資産合計	30,071,938	30,762,067

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,508,925	2,911,782
短期借入金	500,760	545,040
1年内返済予定の長期借入金	441,364	384,607
未払法人税等	395,159	155,721
賞与引当金	629,127	308,578
その他	1,863,208	2,489,277
流動負債合計	6,338,545	6,795,007
固定負債		
長期借入金	221,328	170,312
退職給付引当金	571,304	545,002
その他	286,423	300,452
固定負債合計	1,079,056	1,015,768
負債合計	7,417,601	7,810,776
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,658,823	2,658,823
資本剰余金	2,293,504	2,293,504
利益剰余金	17,651,879	17,810,554
自己株式	△773,160	△773,244
株主資本合計	21,831,046	21,989,637
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,766	16,106
為替換算調整勘定	82,924	166,199
その他の包括利益累計額合計	84,691	182,305
少数株主持分	738,598	779,347
純資産合計	22,654,336	22,951,291
負債純資産合計	30,071,938	30,762,067

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第 1 四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 6 月30日)
売上高	5,504,144	5,308,166
売上原価	3,662,569	3,599,538
売上総利益	1,841,575	1,708,628
販売費及び一般管理費	1,009,463	1,008,842
営業利益	832,111	699,785
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,458	5,646
受取ロイヤリティー	7,191	16,455
受取技術料	4,656	8,799
為替差益	1,036	22,771
その他	14,136	6,625
営業外収益合計	29,479	60,298
営業外費用		
支払利息	9,761	8,784
技術者派遣費用	1,139	5,416
その他	3,517	1,528
営業外費用合計	14,418	15,730
経常利益	847,172	744,354
特別損失		
固定資産除売却損	4,159	1,628
ゴルフ会員権評価損	—	2,400
特別損失合計	4,159	4,028
税金等調整前四半期純利益	843,012	740,325
法人税等	323,268	280,043
少数株主損益調整前四半期純利益	519,743	460,282
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	2,552	△2,374
四半期純利益	517,191	462,656

四半期連結包括利益計算書
第 1 四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 6 月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	519,743	460,282
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△15,572	14,340
為替換算調整勘定	133,128	126,398
その他の包括利益合計	117,556	140,738
四半期包括利益	637,300	601,020
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	585,269	560,270
少数株主に係る四半期包括利益	52,030	40,749

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

①生産実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	前年同四半期比	
	生産高(千円)	生産高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	1,382,619	1,171,539	△ 211,080	△15.3
産業機械用部品への加工	881,572	942,003	60,430	+6.9
鉄鋼用設備部品への加工	770,367	825,260	54,892	+7.1
その他の溶射加工	1,176,229	1,118,742	△ 57,487	△4.9
溶射加工 計	4,210,789	4,057,545	△ 153,244	△3.6
T D処理加工	227,646	222,548	△ 5,097	△2.2
Z A Cコーティング加工	99,033	109,227	10,194	+10.3
P T A処理加工	128,529	82,904	△ 45,624	△35.5
その他のセグメント	838,145	835,940	△ 2,205	△0.3
その他 計	1,293,354	1,250,621	△ 42,733	△3.3
合 計	5,504,144	5,308,166	△ 195,977	△3.6

(注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

②受注状況

(受注高)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	前年同四半期比	
	受注高(千円)	受注高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	1,386,933	1,231,187	△ 155,745	△11.2
産業機械用部品への加工	817,302	822,884	5,581	+0.7
鉄鋼用設備部品への加工	786,150	864,337	78,186	+9.9
その他の溶射加工	1,213,682	1,106,073	△ 107,608	△8.9
溶射加工 計	4,204,069	4,024,483	△ 179,586	△4.3
T D処理加工	224,716	218,068	△ 6,647	△3.0
Z A Cコーティング加工	96,009	112,038	16,028	+16.7
P T A処理加工	104,805	103,687	△ 1,117	△1.1
その他のセグメント	837,620	1,009,104	171,484	+20.5
その他 計	1,263,150	1,442,898	179,747	+14.2
合 計	5,467,220	5,467,381	161	+0.0

- (注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

(受注残高)

セグメントの名称	前第1四半期 連結会計期間末 (平成24年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (平成25年6月30日)	前年同四半期比	
	受注残高(千円)	受注残高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	493,046	482,103	△ 10,942	△2.2
産業機械用部品への加工	305,388	236,828	△ 68,559	△22.4
鉄鋼用設備部品への加工	438,704	464,736	26,032	+5.9
その他の溶射加工	395,573	307,423	△ 88,149	△22.3
溶射加工 計	1,632,712	1,491,093	△ 141,618	△8.7
T D処理加工	27,525	23,228	△ 4,297	△15.6
Z A Cコーティング加工	35,699	46,576	10,877	+30.5
P T A処理加工	89,635	92,899	3,264	+3.6
その他のセグメント	424,342	780,513	356,171	+83.9
その他 計	577,202	943,218	366,015	+63.4
合 計	2,209,914	2,434,311	224,396	+10.2

- (注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。
2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

③販売実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)	前年同四半期比	
	販売高(千円)	販売高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	1,382,619	1,171,539	△ 211,080	△15.3
産業機械用部品への加工	881,572	942,003	60,430	+6.9
鉄鋼用設備部品への加工	770,367	825,260	54,892	+7.1
その他の溶射加工	1,176,229	1,118,742	△ 57,487	△4.9
溶射加工 計	4,210,789	4,057,545	△ 153,244	△3.6
T D処理加工	227,646	222,548	△ 5,097	△2.2
Z A Cコーティング加工	99,033	109,227	10,194	+10.3
P T A処理加工	128,529	82,904	△ 45,624	△35.5
その他のセグメント	838,145	835,940	△ 2,205	△0.3
その他 計	1,293,354	1,250,621	△ 42,733	△3.3
合 計	5,504,144	5,308,166	△ 195,977	△3.6

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 「その他のセグメント」は、連結子会社の合計であります。

以 上